Daniela Galilea Duarte Cortes, NI:21051410

H	PROCESADORES	
---	--------------	--

**Procesador** 

Intel Core i9-

11900K

Intel Core i5-

11600K

Intel Core i9-

10900K

Núcleos: 8, Hilos: 16, Frecuencia base: 3.5 GHz, Frecuencia máxima: 5.3 GHz, **TDP: 125W** 

Características



Placa base

Ficha técnica de la placa base

**ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI** Tarjeta madre Intel 26/0 LGA 1700 ATX con PCIe<sup>®</sup> 5.0, 18 + 1 fases de poder, DDRS, cancelación de ruido Al bidireccional, WiFi 6E, Intel<sup>®</sup> 2.5 Gb Ethernet, cinco puertos M.2 con disipadores de calor (incluidos dos en el ROG Hyper incluido M.2), compatibilidad co SSD PCIe<sup>®</sup> 5.0 NWM®, disipadore combinado M.2, Dlaca posterior M.2, puerto PCIe<sup>®</sup> Q-Release, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C<sup>®</sup>, iluminación SATA y Aura Sync RGB

MEG Z690 ACE
Supports 12th Gen Intel® Core™ Processors, Pentium® Gold
and Celeron® Processors
LGA 1700

Núcleos: 12, Hilos: 20,
Frecuencia base: 3.6 GHz,
Frecuencia máxima: 5.0 GHz

**TDP: 125W** 

Núcleos: 6, Hilos: 12,

Frecuencia base: 3.9 GHz,

Frecuencia máxima: 4.9 GHz.

**TDP: 125W** 

Núcleos: 10, Hilos: 20,

Frecuencia base: 3.7 GHz,

Frecuencia máxima: 5.3 GHz, **TDP: 125W** 



MSI MEG Z690 ACE

Gigabyte Z690 AORUS Elite

**ASUS ROG Maximus** 

XIII Hero

**MSI MPG B660 Gaming Plus** 



CPU Socket Chipset Graphics Interface IGA 1700
Intel\* Z690 Chipset
2x PCIe 5.0 x16 slots
1x PCIe 4.0 x16 slot
2x PCIe 5.0 x16 slot
2x PCIe 5.0 x16 slot
2x Thunderbolt\* - Requires Processor Graphics
or Input from mini DisplayPort
4 DIMNS, Dual Channel DDR5-6666+MHz (OC)
4x M2 Gen 4x 46Gpps slot,
1x M2 Gen 3x 43 Z60ps slot,
1x M2 Gen 3x 43 Z60ps slot,
1x M2 x ATA 660x5 conts 1x M 2 Ger3 x4 32Gbps slot, 6x SATA 6Gbps ports 2x USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (7 Type-C), 8x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (7 Type-A + 1 Type-C), 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps (4 Type-A), 4x USB 3.0 2x Intel<sup>®</sup> U25-Y 2.5G LAN intel<sup>®</sup> W4-Fi 6e module, Blastooth 5.2 8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost 5 HD

LAN WiFi / BT Audio Chipset

Intel Z690 CPU Socket LGA 1700 Wi-Fi Antenna 2 x Connecto Memory Slots 4 x 288-Pin 128 GB 6 x SATA III Optane Memory Supp

RAID Support LED Header

1 x 24-Pin Mainboard 1 x 8-Pin ATX 1 x 4-Pin ATX Power Connectors TPM Header

Tarjeta madre para juegos Intel<sup>®</sup> 2590 ATX con 14 + 2 fases de pdoec PCle<sup>®</sup> 4.0, WiFl Integrado 6E (802.11ax), Ethernet Intel<sup>®</sup> 2.96b dual, cuantro M. 2 con disipadores y placia posteriores integradas, Thunderbolt 4 dual integrado, conector de panel frontal USB 3.2 Gen 22.2 e lluminación Aura Sync Rúsi

Barbar da alto condiminante WELAS dual intercento (802 11au). Etherman local <sup>®</sup> 2.5 Ch dual v 2005 1.24/Caund

Conectivided para juegos más rápido: PCIe<sup>®</sup> 4.0, qued M.2, conector de panel frontal USB 3.2 Gen 2x2, doble USB Tipo-C.<sup>®</sup> puertos con Thunderboth\* 4 USB-C.<sup>®</sup>.

ROG MAXIMUS XIII HERO

	Núcleos: 10, Hilos: 16,
Intel Core i5-	Frecuencia base: 3.7 GHz,
12600K	Frecuencia máxima: 4.9 GHz

Frecuencia máxima: 4.9 GHz, **TDP: 125W** 

Model Name	MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4		
CPU Support	Supports 12 <sup>th</sup> Gen Intel <sup>®</sup> Core <sup>th</sup> Processors, Pentium <sup>®</sup> Gold and Celeron <sup>®</sup> Processors		
CPU Socket	LGA 1700		
Chipset	Intel® B660 Chipset		
Graphics Interface	1x PCIe 4.0 x16 slot, 1x PCIe 3.0 x16 slot Supports AMD® CrossFire® Technology		
Display Interface	Support 4K@60Hz as specified in HDMI™ 2.1, DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics		
Memory Support	4 DIMMs, Dual Channel DDR4-4800+ (OC)		
Expansion Slots	1x PCle 3.0 x1 slot		
Storage	2x M.2 Gen4 x4 64Gbps slots, 1x M.2 Gen4 x2 32Gbps slot, Support Intel® Optane™ Technology, 6x SATA 6Gb/s ports		
USB ports	1x USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C), 5x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (4 Type-A + 1 Type-C), 2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps (Type-A), 8x USB 2.0		
LAN	1x Realtek® 8125BG 2.5Gbps LAN		
Wireless / Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6 module, Bluetooth 5.2		
Audio	8-Channel (7.1) HD Audio		

Procesador	Características	Placa base sugerida	Ficha técnica de la placa base
Intel Core i3-12100	Núcleos: 4, Hilos: 8, Frecuencia base: 3.4 GHz, Frecuencia máxima: 4.0 GHz, TDP: 65W	ASRock B660M Steel Legend	Soporta 14th, 13th & 12th Gen Intel <sup>®</sup> Core™ Processors (LGA1700)  9 Phase Dr.MOS Power Design Soporta memoria DDR4 5000MHz (OC)  1 PCle 5.0 x16, 2 PCle 3.0 x1  1 M.2 Key-E Para el WiFi Opciones de salida gráficos: HDMI, DisplayPort Realtek ALC897 Audio 7.1 canales HD Codec, Nahimic Audio  6 SATA3  1 Hyper M.2 (PCle Gen4 x4)  1 Hyper M.2 (PCle Gen4 x4 & SATA3)  1 Front USB 3.2 Gen2x2 Type-C  6 USB 3.2 Gen1 (4 Rear, 2 Front)
Intel Core i7-11700K	Núcleos: 8, Hilos: 16, Frecuencia base: 3.6 GHz, Frecuencia máxima: 5.0 GHz, TDP: 125W	Gigabyte Z590 AORUS Ultra	Supports 11th and 10th Gen Intel® Core® Processors  Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4, 4 DIMMs  Intel® Optane® Memory Ready  Direct 16+1 Phases Digital VRM Solution with 90A Smart Power S  Shielded Memory Routing for Better Memory Overclocking  NanoCarbon Fins-Array II Heatsin and Direct Touch Heatpipe II  Onboard Intel® WIFI 6 802.11ax Z12R & BTS with AORUS Antenna  AMP-UP Audio with ALC4080 and WIMA for Rear 120dB SNR  Blazing Fast Intel® 2.56bE LAN with cFosSpeed  Triple Ultra-Fast NVMe PCIe 4.0*/3.0 x4 M.2 with Thermal Guards
Intel Core i5-11400F	Núcleos: 6, Hilos: 12, Frecuencia base: 2.6 GHz, Frecuencia máxima: 4.4 GHz, TDP: 65W	MSI MAG B560M Bazooka	Model Name
Intel Core i9-10850K	Núcleos: 10, Hilos: 20, Frecuencia base: 3.6 GHz, Frecuencia máxima: 5.2 GHz, TDP: 125W	ASUS TUF Gaming B560M-Plus	Ranuras de expansión     PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras   1     Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)   1     PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras   1     Peso y dimensiones     Profundidad   244 mm     Ancho   244 mm     Detalles técnicos     Número de orificios de montaje   8     Factor de forma   Micro ATX     Memoria     Número de ranuras de memoria   4     No ECC   ✓     Tipos de memoria compatibles   DDR4-SDRAM     Tipo de ranuras de memoria   DIMM
Intel Core i3-9100F	Núcleos: 4, Hilos: 4, Frecuencia base: 3.6 GHz, Frecuencia máxima: 4.2 GHz, TDP: 65W	ASRock H510M-HDV	Soporta procesadores Intel <sup>®</sup> Core™ de 10 <sup>a</sup> generación y procesadores Intel <sup>®</sup> Core™ de 11 <sup>a</sup> generación (LGA1200)     Soporta memoria DDR4 3200MHz (OC)     1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1     Opciones de salida gráficos: HDMI, DVI-D, D-Sub     Audio 7.1 canales HD (Realtek ALC897 Audio Codec)     4 SATA3     4 x USB 3.2 Gen1 (2 x Rear, 2 x Front)     Realtek Gigabit LAN

## PROCESADORES AMD

Placa base s

Ficha técnica de la placa base

arjeta madre para juegos AMD X570 ATX con PCIe 4.0, 2.5 Gbps e Intel Gigabit LAN, Wi-I (802.11ax), 16 etapas de poder, doble M.2 con disipadores de calor, SATA 6Gb/s, USB 1.2 Gen 2 e iluminación Aura Sync RGB

 Socket AM4: Listo para los procesadores AMD Ryzen " de 2da y 3ra generación para maximizar la velocidad con hasta dos unidades M.2. USB 3.2 Gen2 y AMD StoreMI.

ROG Strix X570-E Gaming

Características

Núcleos: 12, Hilos: 24, Frecuencia

base: 3.7 GHz, Frecuencia

**Procesador** 

AMD Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 9 5900X	máxima: 4.8 GHz, TDP: 105W	ASUS ROG Strix X570-E Gamin	Solución exergélicis: 12-4 etapsa de alimentación con conector de alimentación ProCool II, estranguladores de aleación y condensadores duraderes gara admitir procesadores multin núclea.  Refrigeración integrata: Disipador de calor PCH activo, Dispador de calor MOS con tubo de calor de 8 mm. Disipador de calor MOS en tubo de calor de 8 mm. Disipador de calor MOS en tubo de calor de 8 mm. Disipador de calor MOS en tubo de calor por servicio de calor MOS en tubo de calor de 8 mm. Disipador de calor MOS en tubo de calor de 8 mm. Disipador de calor MOS en tubo de calor de 8 mm. Disipador de calor MOS en tubo en tubo de calor de 8 mm. Disipador de calor MOS en tubo de calor de 8 mm. Disipador de calor MOS en tubo de calor de 8 mm. Disipador de calor MOS en tubo en tubo en tubo en tubo de calor de 8 mm. Disipador MOS en tubo de calor de 8 mm. Disipador MOS en tubo en	
AMD Ryzen 7 5800X	Núcleos: 8, Hilos: 16, Frecuencia base: 3.8 GHz, Frecuencia máxima: 4.7 GHz, TDP: 105W	MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi	Model Name MPG B550 GAMING CARBON WIFI CPU Support 3rd Gen AMD Ryzen** processors and future AMD Ryzen** processors with BIOS update CPU Socket AMD Socket AM4 Chipset AMD SSD Chipset Graphics 1x PCI-E 4.0/3.0 x16 slot 1 tx PCI-E 3.0 x 16 slot [Pinterface Support 2-way AMD CrossFire** Technology Display interface. DisplayPort. HDMF** Processor Graphics Memory Support 4 DIMMs, Dual Channel DDR4-4866(OC) Expansion Slots 3x PCI-E 3.0 x 1 slots Storage 1x N.2 Gen4 x 4 tx M.2 Gen3 x 4 slot 6x SATA 60b/s ports USB Ports 2x USB 3.2 Gen 1 2 lootops (1 Type-A + 1 Type-C) 8x USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (4 Type-A + 1 Type-C) 8x USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (4 Type-A + 1 Type-C) 8x USB 2.0 LAN Realtex** RTL81258 2.5G LAN Wireless / BT Intel** WI-F1 6 AX200. Bluetooth 5.1 Audio 8-Channel(7.1) HD Audio with Audio Boost	
AMD Ryzen 5 5600X	Núcleos: 6, Hilos: 12, Frecuencia base: 3.7 GHz, Frecuencia máxima: 4.6 GHz, TDP: 65W	Gigabyte B550 AORUS Elite	Supports AMD Ryzen™ 5000 Series/ Ryzen™ 5000 G-Series/ Ryzen 3000 G-Series Processors  Dual Channel ECC/ Non-ECC Unbuffered DDR4, 4 DIMMs  True 12+2 Phases Digital VRM Solution with 50A DrMOS  Advanced Thermal Design with Enlarged Surface Heatsinks  Ultra Durable™ PCle 4.0 x16 Slot  Dual Ultra-Fast NVMe PCle 4.0/3.0 x4 M.2 with One Thermal Guard  AMP-UP Audio with ALC1200 and WIMA Capacitors  Blazing Fast 2.5GbE LAN with Bandwidth Management  Rear DisplayPort & HDMI Support  RGB FUSION 2.0 Supports Addressable LED & RGB LED Strips	
AMD Ryzen 9 5950X	Núcleos: 16, Hilos: 32, Frecuencia base: 3.4 GHz, Frecuencia máxima: 4.9 GHz, TDP: 105W	ASRock X570 Taichi	Soporta Socket AMD AM4 Ryzen™ 2000, 3000, 4000 G-Series, 5000 y 5000 G-Series Desktop Processors  Intel® Wi-Fi 6 802.11ax (2.4Gbps) + BT 5.2  Soporta memoria DDR4 4666+ (OC)  3 PCle 4.0 x16, 2 PCle 4.0 x1  NVIDIA® NVLink™, Quad SLI™, AMD 3-Way CrossFireX™  Audio 7.1 canales HD (Códec de audio Realtek ALC1220), Soporta  Purity Sound™ 4 & Conexión DTS  8 SATA3, 2 Hyper M.2 (PCle Gen4 x4 & SATA3), 1 Hyper M.2 (PCle Gen4 x4)  3 USB 3.2 Gen2 (Trasero Tipo A+C, Frontal Tipo-C), 8 USB 3.2 Gen1  (2 Frontales, 6 Traseros)	
AMD Ryzen 7 5700G	Núcleos: 8, Hilos: 16, Frecuencia base: 3.8 GHz, Frecuencia máxima: 4.6 GHz, TDP: 65W	ASUS TUF Gaming X570-Plus	Marca Asus Enchufe de CPU Enchufe AM4 Dispositivos AMD AM4 Socket 3rd and 2nd compatibles Gen AMD Ryzen with Radeon C Tecnología de la memoria RAM Procesadores AMD 3rd Generation Ryzen compatibles Tipo de circuitos AMD 570X integrados Velocidad del reloj 4400 MHz de la memoria Plataforma Windows 10 Nombre del TUF GAMING X570-PLUS (Wi-f-modelo	

Procesador	Características	Placa base sugerida	Ficha técnica de la placa base	
AMD Ryzen 5 5600G	Núcleos: 6, Hilos: 12, Frecuencia base: 3.9 GHz, Frecuencia máxima: 4.4 GHz, TDP: 65W	MSI MAG B550M Mortar WiFi	Model Name	
AMD Ryzen 7 3800X	Núcleos: 8, Hilos: 16, Frecuencia base: 3.9 GHz, Frecuencia máxima: 4.5 GHz, TDP: 105W	Gigabyte X570 AORUS Ultra	Soporta AMD 3", y 2". Gen. Ryzen™ CPU / AMD 2" y 1" Gen. Ryzen™     Doble Canal ECC/ No-ECC Unbuffered DDR4, 4 DIMMs     Solución con 12 + 2 Fases VRM digital IR con PowfRstage     Diseño térmico avanzado con arregio de láminas de disipación y tubo o     Triple M.2 NVMe PCle 4.0/3.0 Ultra-rápido con triple Thermal Guard     Inte® WIF16 802.11ax 212R 8.BT 5     AL.C1220-VB Mejora de 1140B (posterior) / 110dB (trontal) SNR en mic     Inte® Gigabit LAN con cFosSpeed Internet Accelerator Networking     RGB FUSION 2.0 con diseño Multi-Zone Addressable LED Light Show,     Smart Fan 5 cuenta con múltiples sensores de temperatura, cabezales	
AMD Ryzen 5 3600	Núcleos: 6, Hilos: 12, Frecuencia base: 3.6 GHz, Frecuencia máxima: 4.2 GHz, TDP: 65W	ASRock B550M Pro4	<ul> <li>Supports AMD AM4 Socket Ryzen™ 3000, 3000 G-Series, 4000 G-Series, 5000 and 5000 G-Series Desktop Processors®</li> <li>8 Power Phase Design, Digi Power</li> <li>Supports DDR4 4733+ (OC)</li> <li>1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E for WiFi</li> <li>Graphics Output Options: HDMI, DisplayPort, D-Sub</li> <li>AMD CrossFireX™</li> <li>7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1220/ALC1200 Audio Codec), Nahimi Audio</li> <li>6 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), 1 M.2 (PCIe Gen3 x2 &amp; SATA3)</li> <li>2 USB 3.2 Gen2 (Rear Type A+C), 8 USB 3.2 Gen1 (4 Front, 4 Rear)</li> </ul>	
AMD Ryzen 9 3900XT	Núcleos: 12, Hilos: 24, Frecuencia base: 3.8 GHz, Frecuencia máxima: 4.7 GHz, TDP: 105W	ASUS Prime X570-P	Marca Asus Fabricante Asus Series PRIME X570 Color Negro Factor de forma ATX. Alto del producto 2,09 inches Ancho del producto 12,92 inches Resolución pixels Pixels Socket del procesador LGA 1151	
AMD Ryzen 3 3100	Núcleos: 4, Hilos: 8, Frecuencia base: 3.6 GHz, Frecuencia máxima: 3.9 GHz, TDP: 65W	MSI B450 TOMAHAWK MAX	Model Name B450 TOMAHAWK MAX  CPU Support Supports 1st, 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen™ / Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics / Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Desktop Processors for Socket AM4  CPU Socket Socket AM4  Chipset AMD® 8450 Chipset  Graphics 1 x PCI-E 3.0 x16 slot + 1 x PCI-E 2.0 x16 slot Interface Support 2-way CrossFire  Display Interface HDMI™. DVI-D - Requires Processor Graphics  Memory Support 4 DIMMs, Dual Channel DDR4-4133  Expansion Slots 3 x PCI-E x1 slots  Storage 1 x M.2 slot, 6 x SATA 6Gb/s  USB ports 2 x USB 3.2(Gen2) + 4 x USB 3.2(Gen1) + 6 x USB 2.0  LAN Realtek® 8111H Gigabit LAN  Audio 8-Channel(7.1) HD Audio with Audio Boost	